

### 1 产品描述

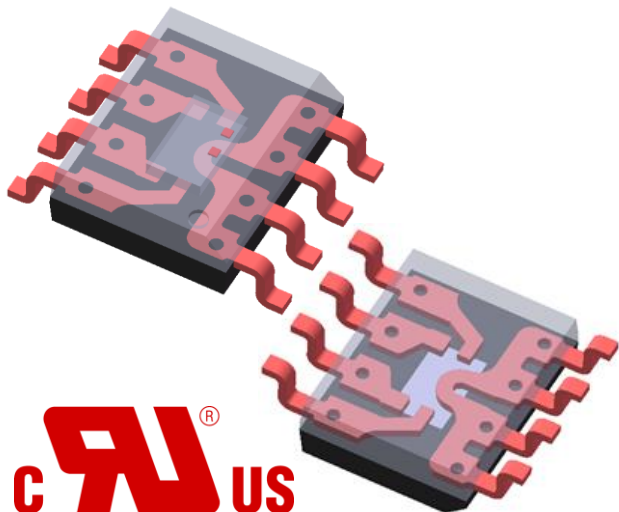
MagnTek®MT9223产品系列是完全集成化设计的基于霍尔效应的隔离线性电流传感器芯片系列，产品用于工业，商业和通信系统中的交流或直流电流检测。每颗MT9223都由一个精密的，低偏移的线性霍尔电路以及内置的低插入电阻的电流导体路径组成。流经此低电阻电流导体路径的外加电流会产生一个磁场，芯片将其转换为成与输入电流成比例的电压信号输出。为了有效抑制外部共模磁场，设计中使用差分电流检测技术，从而改善了在磁噪声环境中的精度。通过优化磁信噪比来提升芯片的精度。

基于BCD工艺的低偏移，斩波稳定的霍尔芯片可提供精确的比例电压，该电压在制造时会被精确校准。当施加的电流流过内部电流传导路径（从引脚1和2到引脚3和4）时，设备的输出具有正斜率(>VOQ)。该导电路径的内部电阻典型值为1.2mΩ，可实现低耗能。导电路径的端子（引脚1至4）与信号线（引脚5至8）电气隔离。这使得MT9223电流传感器IC可以在高端电流检测应用中使用，而无需使用其他昂贵的隔离技术。

MT9223系列向客户提供SOP-8封装，该封装符合RoHS要求。

### 2 特点

- ±1.9% 总输出误差（典型）
- ±0.5% 全温度范围内的典型线性度
- 快速的输出阶跃响应时间：4 μs（典型）
- 150kHz 信号带宽
- 5.0V 直流电源供电
- -40°C~125°C 工作温度范围
- 内部导体电阻：
  - 1.2mΩ
- 电流检测范围：（双向 or 单向）
  - ±5A, ±20A, ±25A, ±30A, ±40A, ±50A
  - +20A, +30A, +40A
- 检测交流与直流的电流信号
- 输出电压与电源电压成比例
- 极其稳定的静态输出电压
- 低噪声
- 芯片带宽可通过FILTER引脚设置
- 接近零磁滞
- 安规相关认证：
  - 隔离电压：2.5kVrms 1min
  - 工作电压：380rms, 538VDC or VPK
- 封装形式：
  - SOP-8
- 符合RoHS规定: (EU)2015/863



Certificate Number:  
UL-US-2242572-0  
UL-CA-2240641-0

图示不按比例

### 3 应用

- 低功率变频器电流检测
- 电机相电流检测
- 组串式光伏逆变器电流检测
- 充电器和转换器
- 电源
- 过流保护

### 4 MT9223产品概况

料号	描述
MT9223CT	SOP-8 卷带式(3000片/包)

## 目录

1	产品描述.....	1
2	特点.....	1
3	应用.....	1
4	MT9223产品概况.....	1
5	功能框图 .....	3
6	引脚配置和功能.....	3
7	命名规范.....	4
8	选型指南.....	4
9	输出电压 vs. 输入电流.....	5
10	典型应用电路.....	6
11	电、磁特性.....	7
	11.1 绝对最大额定值.....	7
	11.2 隔离和封装特性.....	7
	11.3 寿命特性.....	7
	11.4 防静电等级.....	8
	11.5 电气规范.....	8
	11.6 准确度规范.....	9
12	参数定义.....	14
13	封装信息.....	17
	13.1 SOP-8 封装信息.....	17
14	版权及免责声明.....	18

## 版本历史

1	原始版本	
2	0.2 版本	更新应用图
3	0.3 版本	更新最大额定值
4	0.4 版本	更新老化特性
5	1.0 版本	更新最大额定值
6	1.1 版本	更新电气规格和典型应用电路
7	1.2 版本	更新logo, 选型表以及首页安规相关数据
8	1.3 版本	新增05BR5、40UR5子型号; 更新安规相关信息 以及UL证书号
9	1.4版本	纠正“封装信息”中参数A信息

5 功能框图

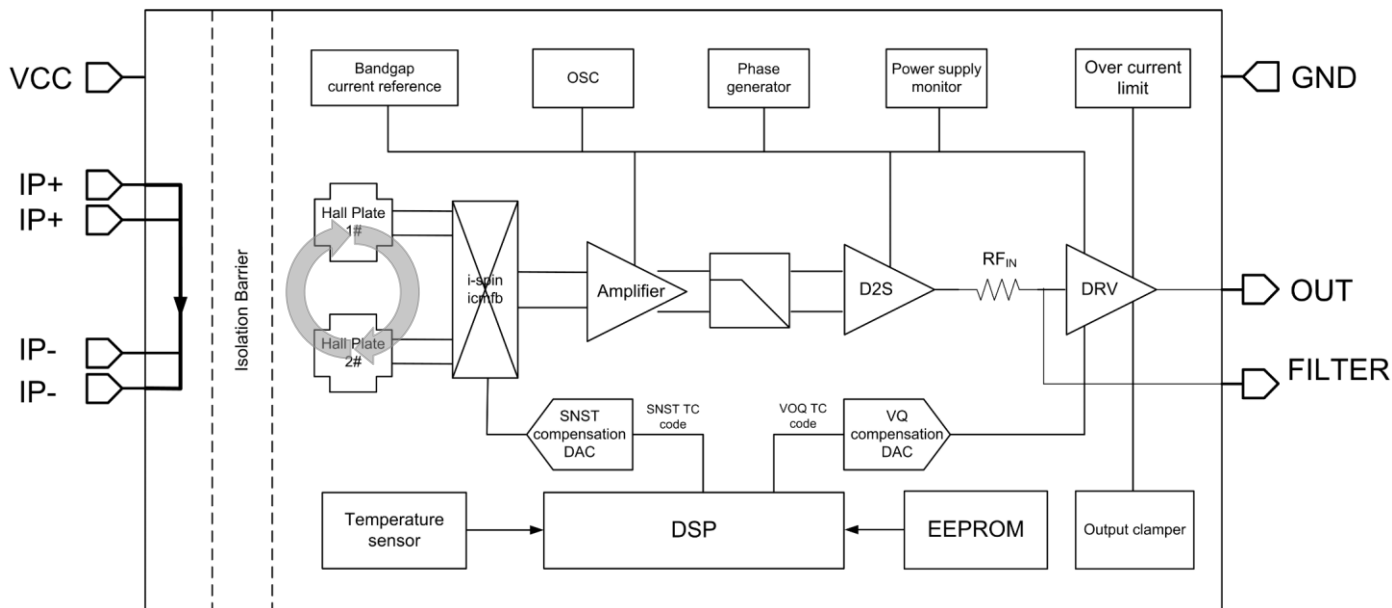


图.1 功能框图

6 引脚配置和功能



图.2 引脚配置和功能 (SOP-8)

No.	名称	描述
1, 2	IP+	输入电流正极
3, 4	IP-	输入电流负极
5	GND	信号地
6	FILTER	滤波引脚以设置带宽
7	VOUT	模拟输出信号
8	VCC	电源

## 7 命名规范

料号 

MT9223
--------

CT
----

 - 

30
----

B
---

R
---

5
---

①
②
③
④
⑤
⑥

### ① 系列名称

### ② 封装形式

型号	封装形式
CT	SOP-8

### ③ 输入电流范围

型号	输入电流范围
05	满量程检测范围： 5A
20	满量程检测范围： 20A
25	满量程检测范围： 25A
30	满量程检测范围： 30A
40	满量程检测范围： 40A
50	满量程检测范围： 50A

### ④ 电流极性

型号	电流极性
B	双向
U	单向

### ⑤ 输出模式

型号	输出模式
R	比例式输出

### ⑥ 电源

型号	电源
5	VCC=5V

## 8 选型指南

订购料号	电流范围(A)	电源(V)	灵敏度 (mV/A)	封装	每卷数量(pcs)
MT9223CT-20UR5	+20	5	200	SOP-8	3000
MT9223CT-30UR5	+30	5	133.3	SOP-8	3000
MT9223CT-40UR5	+40	5	100	SOP-8	3000
MT9223CT-05BR5	±5	5	185	SOP-8	3000
MT9223CT-20BR5	±20	5	100	SOP-8	3000
MT9223CT-25BR5	±25	5	80	SOP-8	3000
MT9223CT-30BR5	±30	5	66.6	SOP-8	3000
MT9223CT-40BR5	±40	5	50	SOP-8	3000
MT9223CT-50BR5	±50	5	40	SOP-8	3000

9 输出电压 vs. 输入电流

MT9223CT – xxUR5

MT9223CT – xxBR5

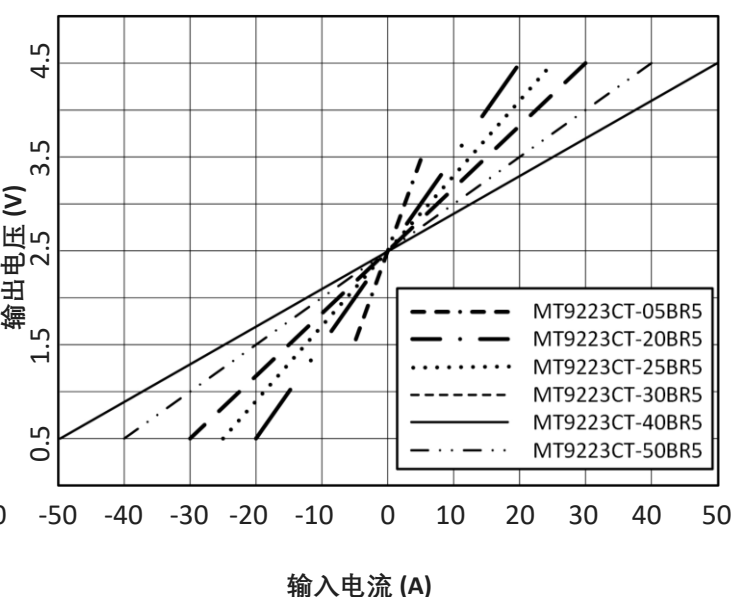
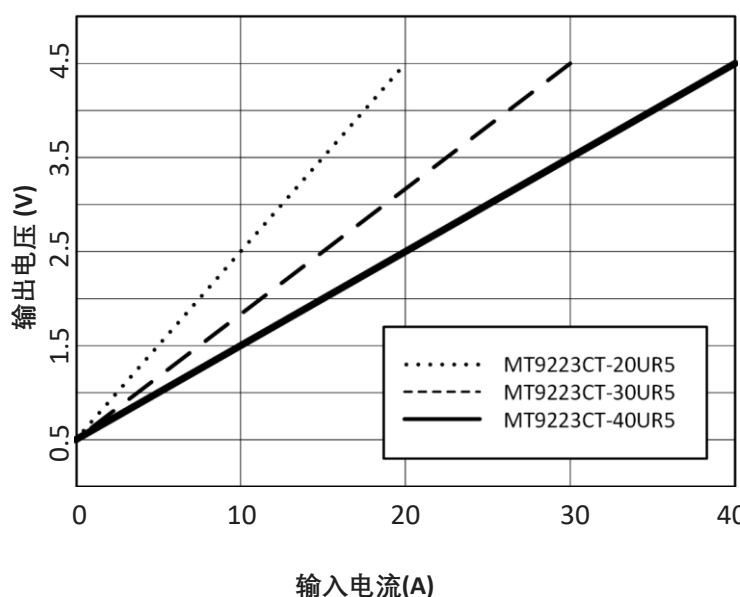
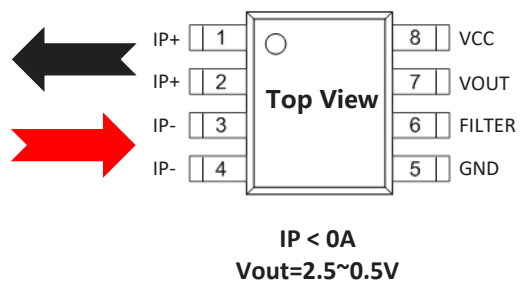
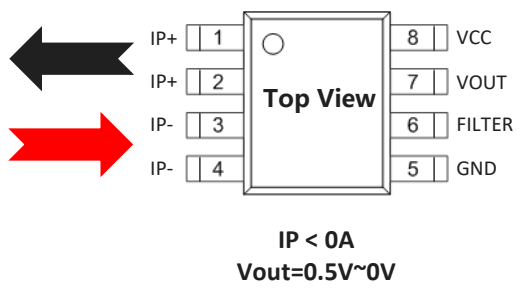
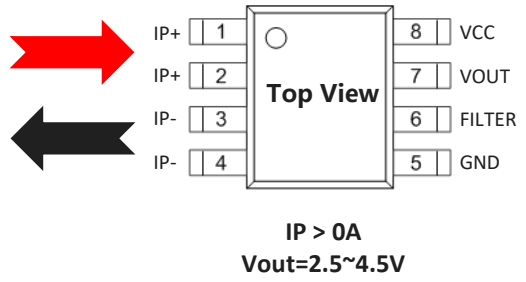
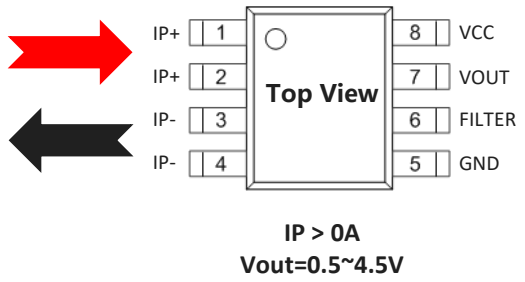
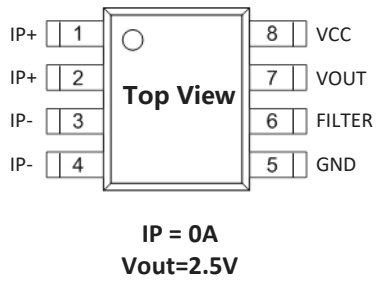
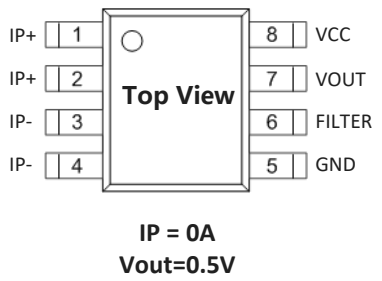


图.3 输出电压 vs. 输入电流

10 典型应用电路

MT9223系列产品的典型应用电路包括一个旁路电容（在VCC和GND之间需要CBYPASS电容器）和一个输出滤波电容作为附加的外部元件。在输入端，引脚1和2短路在一起，引脚3和4短路在一起。模拟信号输出直接从VOUT引脚测量。在指定的测量范围内，信号与输入AC或DC电流的大小成正比。FILTER引脚可用于降低带宽以优化输出噪声性能，但同时会成比例地增加响应时间。CFILTER推荐“开路”，此时响应时间最快。

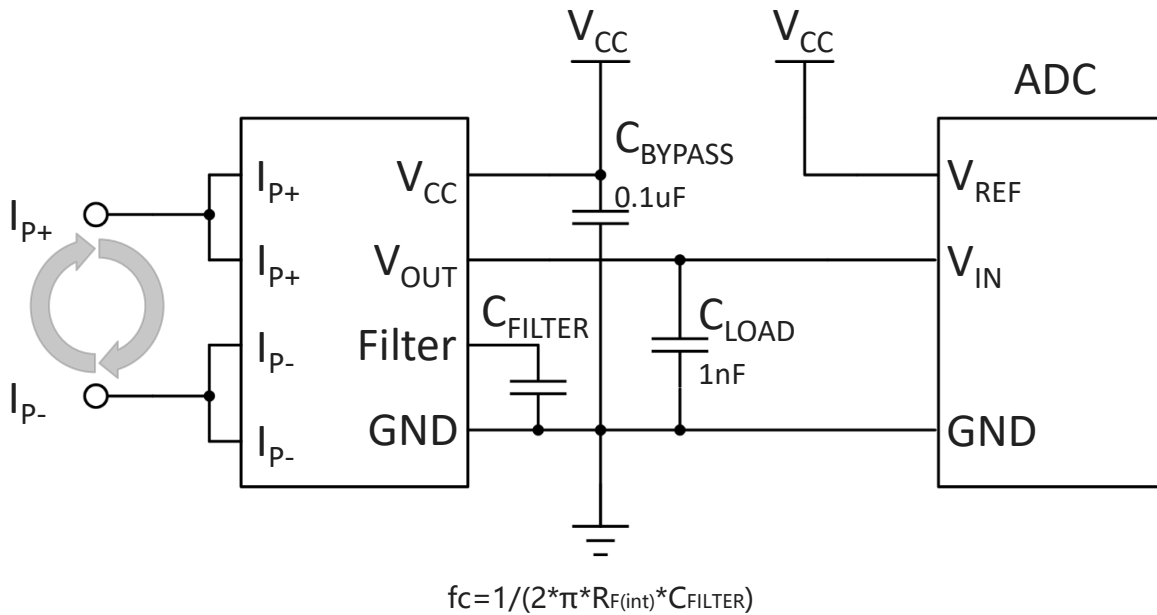


图.4 典型应用电路

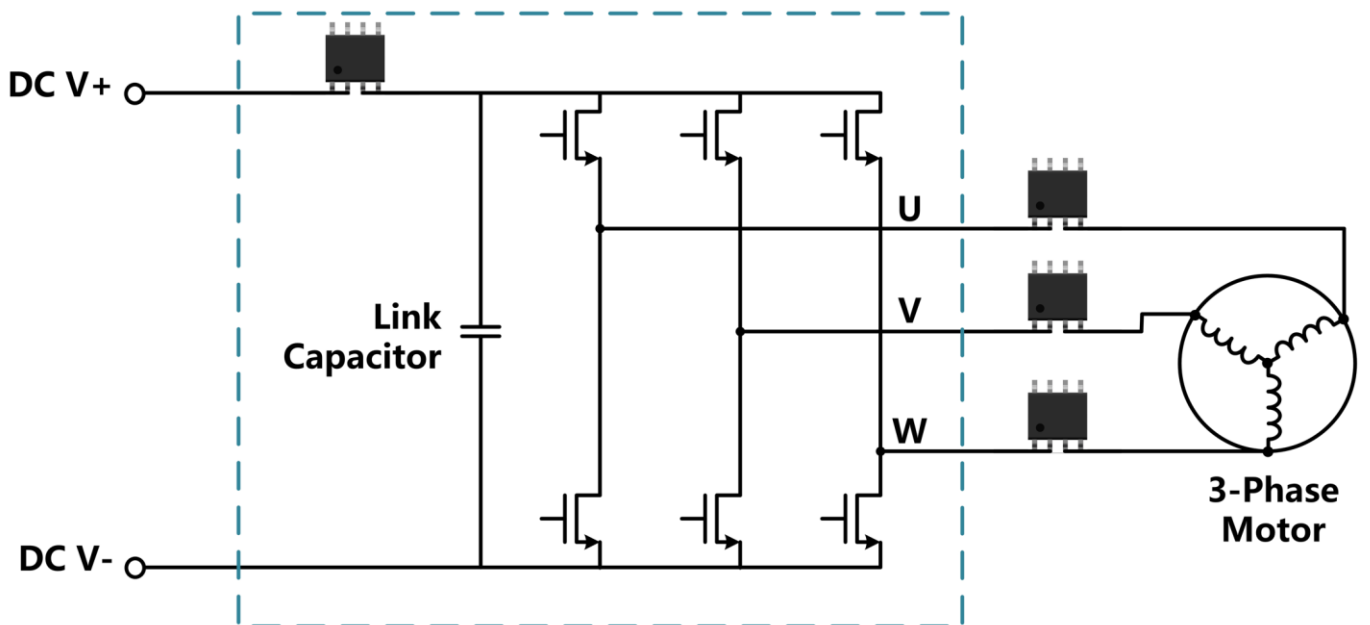


图.5 简化三相逆变器原理图

## 11 电、磁特性

### 11.1 绝对最大额定值

绝对最大额定值是单独应用的限制值，超过此值可能会损害电路的使用性。损坏之后对功能性的影响可能不明显的，但长期处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

参数	描述	最小值	最大值	单位
VCC	电源电压	-	6	V
VRCC	电源反向电压	-0.1	-	V
VOUT	输出电压	-	VCC+0.5	V
VROUT	输出反向电压	-0.1	-	V
IOUT(source)	持续输出电流（源电流）	-	80	mA
IOUT(sink)	持续输出电流（灌电流）	-	40	mA
TA	工作环境温度	-40	125	°C
TS	存储温度	-50	150	°C
TJ	结温	-	165	°C

### 11.2 隔离和封装特性

参数	描述	测试条件	值	单位
V <sub>SURGE</sub>	雷击浪涌电压	每隔30秒一次，测试±5个脉冲，符合IEC 61000-4-5 1.2/50μs（波形宽度）。	6000	V
V <sub>ISO</sub>	绝缘强度电压	根据UL标准IEC62368-1的测试方法。V <sub>TEST</sub> = V <sub>ISO</sub> , t = 60 s (合格); V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>ISO</sub> , t = 1 s (100%全检)	2500	V <sub>rms</sub>
V <sub>IOWM</sub>	最大工作隔离电压	符合UL IEC62368-1标准的最大工作隔离电压（基本绝缘）	538 380	V <sub>PK</sub> or V <sub>DC</sub> V <sub>rms</sub>
CTI	相对漏电起痕指数	符合IEC60112:2009的相对漏电起痕指数	550	V
DCL	电气间隙	测量从输入端子到输出端子的最短空气距离	4.2	mm
D <sub>CR</sub>	爬电距离	测量从输入端子沿着塑封体到输出端子的最短距离	4.2	mm

### 11.3 寿命特性

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ESNST_DRIFT	老化引起的灵敏度误差漂移	TA=-40~125°C	-3	-	3	%
ETOT_DRIFT	老化引起的总输出误差漂移	TA=-40~125°C	-3	-	3	%

\* 基于AEC-Q100应力测试期间获得的特性数据。

## 11.4 防静电等级

参数	标准	等级
人体模型 (HBM)	AEC-Q100-002	Class IIIA
器件充电模型 (CDM)	AEC-Q100-011	Class C3
闭锁效应 (Latch up)	AEC-Q100-004	Class IIA

## 11.5 电气规范

TA = -40~125 °C, VCC=5V (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源电压	-	4.5	5	5.5	V
ICC	消耗电流	TA = 25°C	-	14	20	mA
RIP	初级导体电阻	TA = 25°C	-	1.2	-	mΩ
BW	带宽	-3 dB; CL = 1 nF	-	150	-	KHz
TPO	上电时间	TA = 25°C, CL = 1nF, IP=IPR(max)	-	190	-	us
TR	上升沿时间	IP = IPR(max), TA = 25°C, CL = 1nF	-	3	-	us
TPD	传播延时	IP = IPR(max), TA = 25°C, CL = 1nF	-	2	-	us
TRESP	响应时间	IP = IPR(max), TA = 25°C, CL = 1nF	-	4	5	us
VOL	模拟输出低电平	RL >= 4.7KΩ	-	-	0.3	V
VOH	模拟输出高电平	RL >= 4.7KΩ	VCC-0.3	-	-	V
CL	输出电容负载	OUT - GND	-	1	10	nF
ROUT	直流输出电阻		-	-	5	Ω
RL	输出电阻负载	下拉到GND 上拉到VCC	4.7 4.7	- -	- -	KΩ KΩ
RF(int)	内部滤波器电阻		-	1.8	-	KΩ
IND	噪声密度	等效输入噪声密度; TA = 25°C, CL = 1 nF	-	120	-	uA/√Hz
ELIN	非线性误差	满量程	-1.5	-	1.5	%
ERAT_SNST	灵敏度比例误差	VCC = 4.5 - 5.5 V, TA = 25°C	-	±1.5	-	%
ERAT_VOQ	静态电压输出比例误差	VCC = 4.5 - 5.5 V, TA = 25°C	-	±1	-	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，和环境温度下工作。

接下页...



## 电气规范(接上页)

T<sub>A</sub> = -40~125 °C, V<sub>CC</sub> = 5V (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
CMFRR	共模抑制比	均匀的外部磁场	-	40	-	dB
SNST(match)	霍尔盘灵敏度匹配	T <sub>A</sub> = 25°C	-	±1	-	%
VPORH	上电复位高电平	T <sub>A</sub> = 25°C, V <sub>CC</sub> 上升	3.75	4	4.25	V
VPORL	上电复位低电平	T <sub>A</sub> = 25°C, V <sub>CC</sub> 下降	-	3.5	-	V
VPORHYS	上电复位回滞	T <sub>A</sub> = 25°C	-	0.5	-	V
TPORR	上电复位释放时间	T <sub>A</sub> = 25°C, V <sub>CC</sub> 上升	-	30	-	us
TPORA	上电复位模拟延迟	T <sub>A</sub> = 25°C, V <sub>CC</sub> 下降	-	5	-	us
ISCLP	源电流过电流限制	-	-	80	-	mA
ISCLN	灌电流过电流限制	-	-	40	-	mA
TSCLD	过流限制检测时间	T <sub>A</sub> = 25°C, I <sub>OUT</sub> > ISCLP or I <sub>OUT</sub> < ISCLN	-	7	-	us
TSCLR	过流限制释放时间	T <sub>A</sub> = 25°C	-	0.62	-	ms

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

## 11.6 准确度规范

MT9223CT-05BR5 T<sub>A</sub> = -40~125 °C, V<sub>CC</sub> = 5V (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		-5	-	5	A
SNST	灵敏度	-5A ≤ I <sub>P</sub> ≤ 5A	-	185	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	V <sub>CC</sub> × 0.5	-	V
VOE	零电流输出误差	I <sub>P</sub> = 0 A, T <sub>A</sub> = 25°C	-10	-	10	mV
		I <sub>P</sub> = 0 A, T <sub>A</sub> = -40°C to 25°C	-25	-	25	mV
		I <sub>P</sub> = 0 A, T <sub>A</sub> = 25°C to 125°C	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	I <sub>P</sub> = 5A, T <sub>A</sub> = 25°C	-1.5	-	1.5	%
		I <sub>P</sub> = 5A, T <sub>A</sub> = -40°C to 25°C	-2.5	-	2.5	%
		I <sub>P</sub> = 5A, T <sub>A</sub> = 25°C to 125°C	-2.5	-	2.5	%
ETOT	总输出误差	I <sub>P</sub> = 5A, T <sub>A</sub> = 25°C	-1.9	-	1.9	%
		I <sub>P</sub> = 5A, T <sub>A</sub> = -40°C to 25°C	-3.5	-	3.5	%
		I <sub>P</sub> = 5A, T <sub>A</sub> = 25°C to 125°C	-3.5	-	3.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-20UR5**  $T_A = -40 \sim 125\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		0	-	20	A
SNST	灵敏度	$0\text{A} \leq I_P \leq 20\text{A}$	-	200	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.1$	-	V
VOE	零电流输出误差	$I_P = 0\text{ A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		$I_P = 0\text{ A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		$I_P = 0\text{ A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
ETOT	总输出误差	$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-20BR5**  $T_A = -40 \sim 125\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		-20	-	20	A
SNST	灵敏度	$-20\text{A} \leq I_P \leq 20\text{A}$	-	100	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.5$	-	V
VOE	零电流输出误差	$I_P = 0\text{ A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		$I_P = 0\text{ A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		$I_P = 0\text{ A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
ETOT	总输出误差	$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		$I_P = 20\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-25BR5**  $T_A = -40 \sim 125^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		-25	-	25	A
SNST	灵敏度	$-25\text{A} \leq I_P \leq 25\text{A}$	-	80	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.5$	-	V
VOE	零电流输出误差	$I_P = 0\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		$I_P = 0\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		$I_P = 0\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	$I_P = 25\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		$I_P = 25\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		$I_P = 25\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
ETOT	总输出误差	$I_P = 25\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		$I_P = 25\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		$I_P = 25\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-30UR5**  $T_A = -40 \sim 125^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		0	-	30	A
SNST	灵敏度	$0\text{A} \leq I_P \leq 30\text{A}$	-	133.3	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.1$	-	V
VOE	零电流输出误差	$I_P = 0\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		$I_P = 0\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		$I_P = 0\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	$I_P = 30\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		$I_P = 30\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		$I_P = 30\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
ETOT	总输出误差	$I_P = 30\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		$I_P = 30\text{A}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		$I_P = 30\text{A}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-30BR5**  $T_A = -40 \sim 125\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		-30	-	30	A
SNST	灵敏度	$-30\text{A} \leq I_P \leq 30\text{A}$	-	66.6	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.5$	-	V
VOE	零电流输出误差	IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		IP=0 A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	IP=30A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		IP=30A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		IP=30A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
ETOT	总输出误差	IP=30A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		IP=30A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		IP=30A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-40UR5**  $T_A = -40 \sim 125\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		0	-	40	A
SNST	灵敏度	$0\text{A} \leq I_P \leq 40\text{A}$	-	100	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.1$	-	V
VOE	零电流输出误差	IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		IP=0 A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		IP=40A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.0	-	3.0	%
ETOT	总输出误差	IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		IP=40A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-4.0	-	4.0	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-40BR5**  $T_A = -40 \sim 125^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		-40	-	40	A
SNST	灵敏度	$-40\text{A} \leq I_P \leq 40\text{A}$	-	50	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.5$	-	V
VOE	零电流输出误差	IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		IP=0 A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		IP=40A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.0	-	3.0	%
ETOT	总输出误差	IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		IP=40A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		IP=40A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-4.0	-	4.0	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

**MT9223CT-50BR5**  $T_A = -40 \sim 125^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V}$  (不包括其他规定条件)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IPR	输入电流范围		-50	-	50	A
SNST	灵敏度	$-50\text{A} \leq I_P \leq 50\text{A}$	-	40	-	mV/A
VOQ	零电流输出电压		-	$V_{CC} \times 0.5$	-	V
VOE	零电流输出误差	IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-10	-	10	mV
		IP=0 A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
		IP=0 A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-25	-	25	mV
ESNST	灵敏度误差	IP=50A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.5	-	1.5	%
		IP=50A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-2.5	-	2.5	%
		IP=50A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
ETOT	总输出误差	IP=50A, $T_A = 25^\circ\text{C}$	-1.9	-	1.9	%
		IP=50A, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $25^\circ\text{C}$	-3.5	-	3.5	%
		IP=50A, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$	-4.5	-	4.5	%

\*在不超过最大结温的前提下，芯片可以在更高的电流水平，环境温度下工作。

## 12 参数定义

### 上电时间---TPO

当电源电压上升到其工作电压时，该设备需要有限的时间为内部组件供电，然后才能响应输入磁场。

上电时间（TPO）定义为从电源达到最小工作电压  $V_{CCmin}$  ( $t_1$ ) 到输出电压在施加磁场 ( $t_2$ ) 时稳定在其稳态值的  $\pm 10\%$  以内所需的时间（请参见图6）。

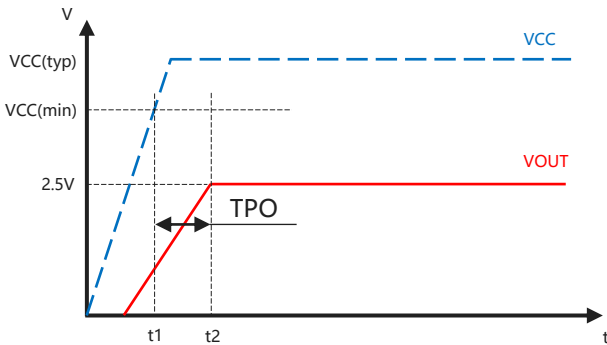


图.6 上电时间定义

### 传播延时---TPD

输入电流信号达到其最终值的20%与输出达到其最终值的20%之间的时间间隔（见图7）。

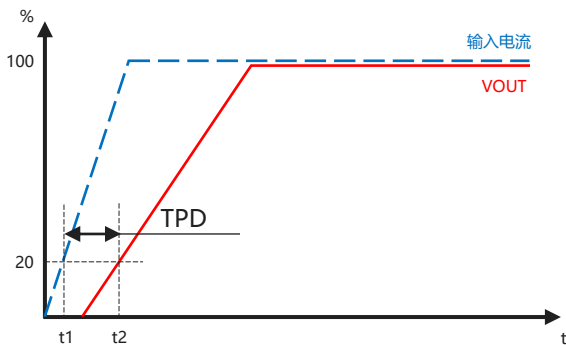


图.7 传播延时定义

### 上升沿时间---TR

上升沿时间是指传感器输出电压达到其满量程值 ( $t_1$ ) 的10%和达到其满量程值 ( $t_2$ ) 的90%之间的时间间隔。（请参见图8）。任何涡流损耗都会对TR和TRESP产生负面影响。

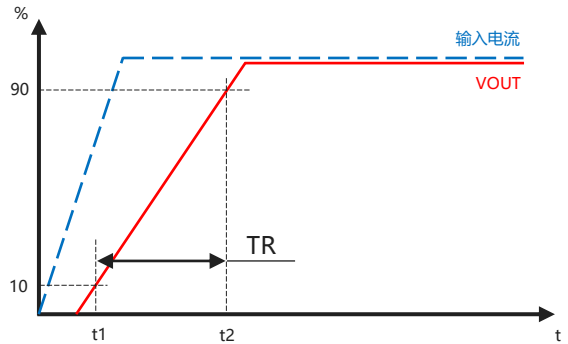


图.8 上升沿时间定义

### 响应时间---TRESP

输入电流信号达到其最终值的80%时与传感器达到其输出的80%（对应于所施加电流）之间的时间间隔。（请参见图9）。任何涡流损耗都会对TR和TRESP产生负面影响。

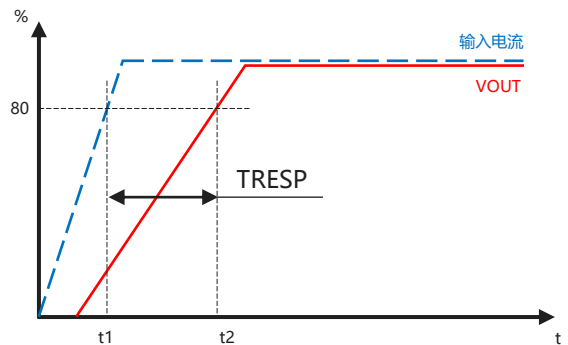


图.9 响应时间定义

**零电流输出电压---VOQ**

VOQ是输入电流为零时的电压输出。对于单电源供电，双向芯片的零电流输出电压为 $0.5 \times VCC$ ，单向芯片的零电流输出电压为 $0.1 \times VCC$ 。例如，对于双向芯片， $VCC = 5V$ 转换为 $VOQ = 2.5V$ 。VOQ与标称值之间的差异是由于热漂移和出厂时校准分辨率的极限引起的。

**零电流输出误差---VOE**

由于非磁性原因，芯片输出偏离其理想静态值 $0.5 \times VCC$ （双向）或 $0.1 \times VCC$ （单向）。要将电压转换为安培，请除以芯片灵敏度（SNST）。

**灵敏度---SNST**

灵敏度（mV/A）表示输入电流变化时输出变化了多少。它是磁路灵敏度（G/A）（ $1G = 0.1mT$ ）与线性IC放大器增益（mV/G）的乘积。线性IC放大器的增益已在工厂进行了编程，以针对器件的满量程电流优化灵敏度（mV/A）。

$$SNST = \left( \frac{VOUT\_IPOSx - VOUT\_INEGx}{IPOSx - INEGx} \right)$$

其中IPOSx和INEGx是两个极性相反的电流值。

**总输出误差---ETOT**

精度表示实际电流输出与其理想电流值的最大偏差。这等于相对于流过内部传导路径的电流的实际输出电压与理想输出电压之差除以理想灵敏度：

$$ETOT(IP) = \left( \frac{VOUT\_IP - VOUT\_ideal(IP)}{SNST\_ideal * IP} \right) * 100\%$$

**非线性灵敏度误差---ELIN**

理想情况下，输入电流与传感器输出函数是一条直线。非线性表示与该直线的最差偏差。以%表示的ELIN定义为：

$$ELIN = \left( \frac{SNST\_I1}{SNST\_I2} - 1 \right) * 100\%$$

当：

$$SNST\_I1 = \left( \frac{VOUT\_IPOS1 - VOUT\_INEG1}{IPOS1 - INEG1} \right)$$

$$SNST\_I2 = \left( \frac{VOUT\_IPOS2 - VOUT\_INEG2}{IPOS2 - INEG2} \right)$$

POSx和INEGx相对于静态电压输出为正和负电流值，使得 $|IPOS2| = |INEG2| = IPRmax$ ，和 $|IPOS2| = 2 * |IPOS1|$ 和 $|INEG2| = 2 * |INEG1|$ 。

**比例误差---ERAT**

MT9223器件具有比例式输出。这意味着静态电压输出（VOQ）和灵敏度（SNST）与电源电压VCC成正比。换句话说，当电源电压以一定百分比增加或减少时，每个特性也以相同百分比增加或减少。误差是电源电压相对于5V的实测变化与每个特性的实测变化之差。

**静态输出电压比例误差---ERAT\_VOQ**

对于给定的电源电压，ERAT\_VOQ定义为：

$$ERAT\_VOQ = \left( \frac{VOQ(VCC)/VCC}{VOQ(5V)/5V} - 1 \right) * 100\%$$

**灵敏度比例误差---ERAT\_SNST**

对于给定的电源电压，ERAT\_SNST定义为：

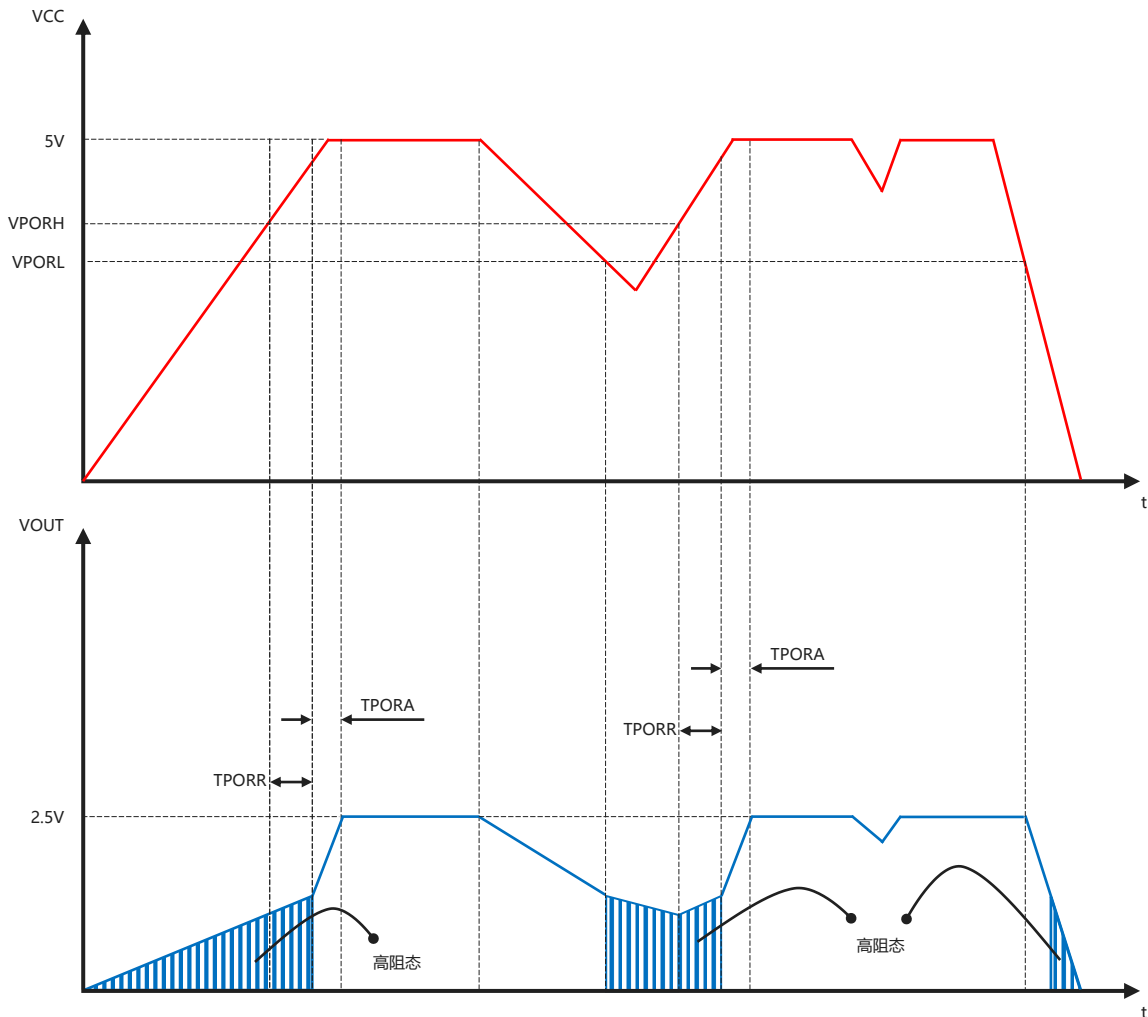
$$ERAT\_SNST = \left( \frac{SNST\_I1(VCC)/VCC}{SNST\_I1(5V)/5V} - 1 \right) * 100\%$$

**上电复位---POR**

本节中的描述假定温度为 25°C，不存在磁场和输出负载 (RL, CL)。

**上电。**上电时，随着VCC上升，输出处于高阻抗状态。当VCC超过VPORH时，在POR释放计数器 (TPORR) + POR模拟延迟 (TPORA) 之后，输出将变为VCC / 2

**VCC 降到VCC(min) = 4.5 V以下。**如果VCC降至VPORL以下，则输出将处于高阻抗状态。如果VCC恢复并超过了VPORH，则在POR释放计数器 (TPORR) + POR模拟延迟 (TPORA) 之后，输出将返回到正常工作状态 (见图10)。

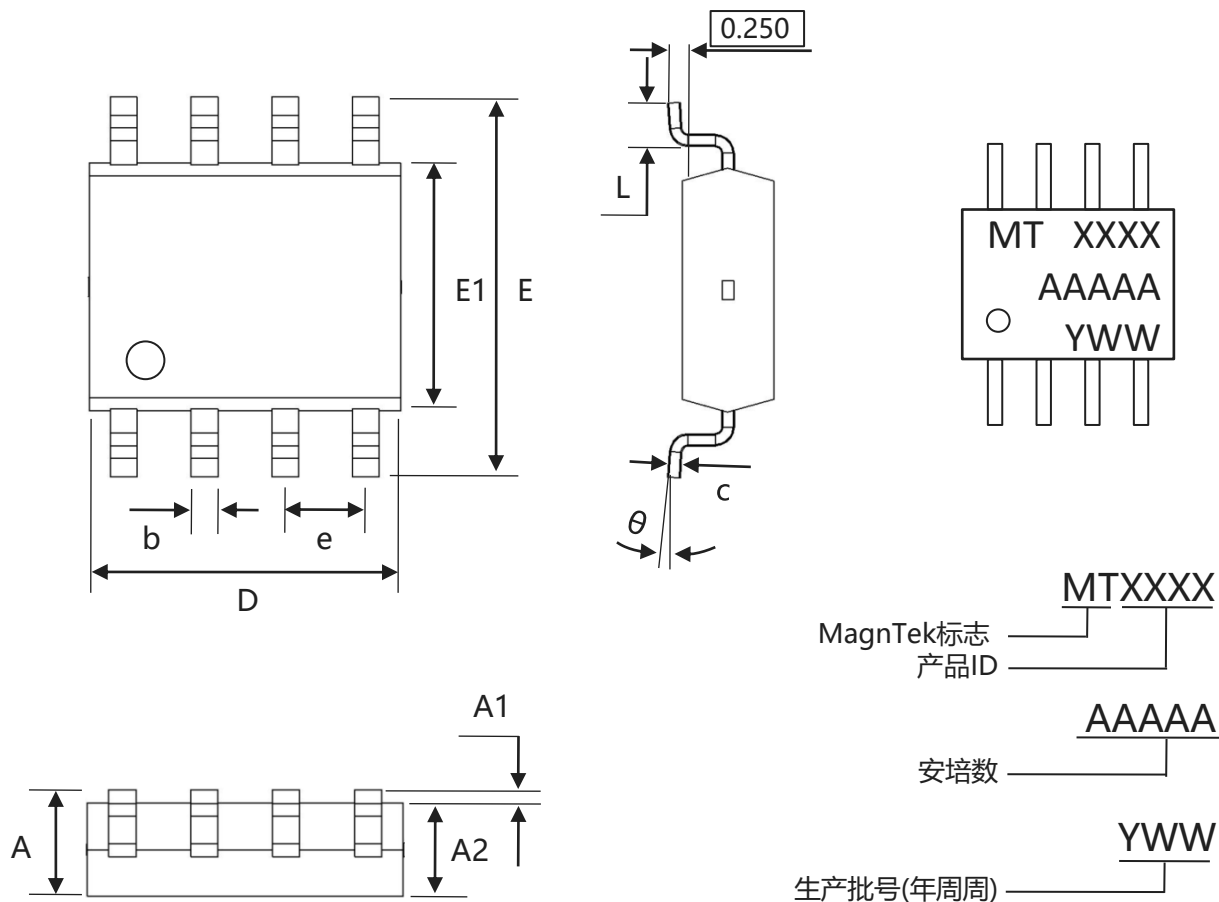


**图.10 上电复位定义**



13 封装信息 (仅供参考)

13.1 SOP-8 封装信息



参数	尺寸单位: 毫米		尺寸单位: 英寸	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.450	1.750	0.057	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

## 14 版权及免责声明

1. 未经MagnTek事先书面同意，不得以任何形式全部或部分复制或复制本文档。版权所有©2019，MagnTek Incorporated。
2. MagnTek保留随时更改本文档中发布的信息的权利，恕不另行通知。
3. MagnTek的产品仅限于正常的商业应用。MagnTek的产品不得在任何设备或系统中使用，包括但不限于医疗生命支持设备和系统。

有关本文档的最新版本，请访问我们的网站：[www.magntek.com.cn](http://www.magntek.com.cn)